

ST04-33F1

33V 400W

特長

- 1Wクラス
- 小型SMD
- 車載用途も対応可能

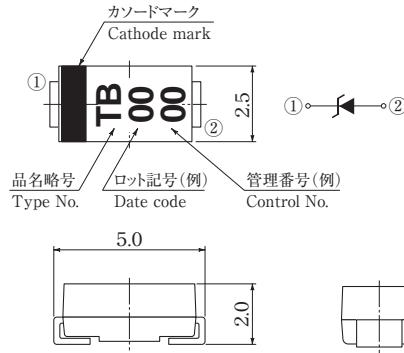
Feature

- 1W Class
- Small SMD
- Available for automotive

■外観図 OUTLINE

Package : 1F

Unit:mm



外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

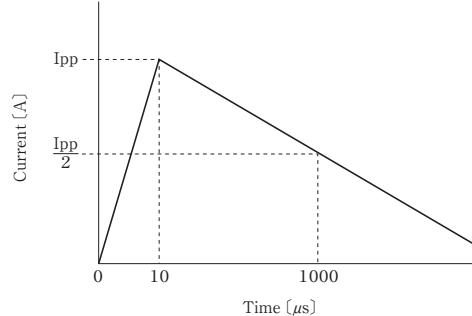
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $Tl = 25^\circ\text{C}$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-40~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj		150	°C
せん頭サーボ逆電流 Maximum Surge Reverse Current	Irsm	10/1000μs 非繰り返し 10/1000μs Non-repetitive	8	A
せん頭サーボ逆電力 Maximum Surge Reverse Power	P _{rsm}	10/1000μs 非繰り返し 10/1000μs Non-repetitive	400	W
連続印加電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{rm}		25	V

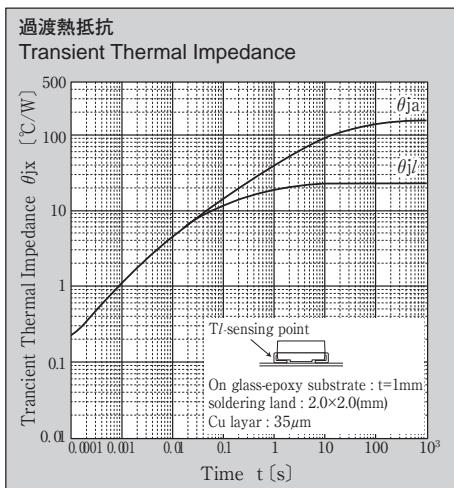
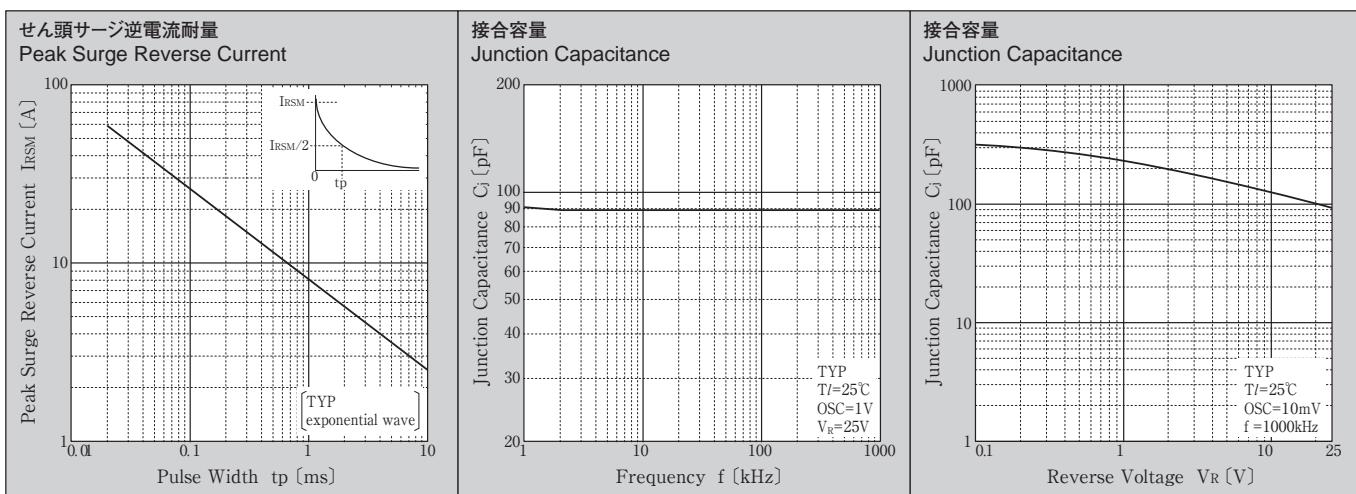
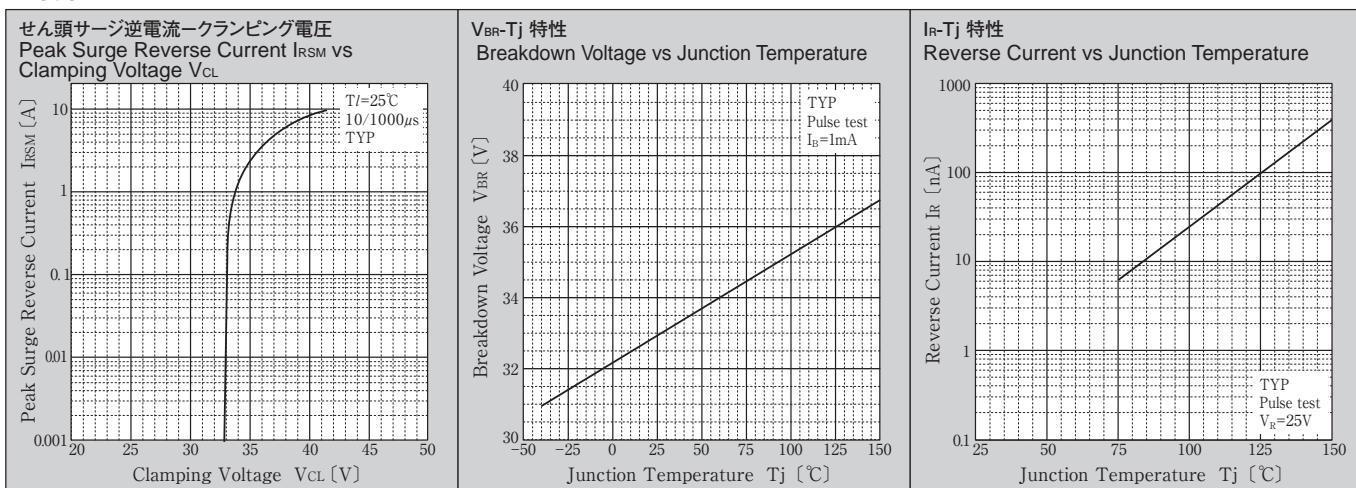
●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $Tl = 25^\circ\text{C}$)

動作開始電圧 Movement Start Voltage	V _{br}	I _r = 1mA	MIN 31.0 TYP 33.0 MAX 35.0	V
制限電圧 Clamping Voltage	V _{cl}	10/1000μs, I _{pp} = 8A ※	50	V
漏れ電流 Leakage Current	I _r	V _r = 25V, パルス測定 Pulse measurement	MAX 5.0	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間, プリント基板実装 Junction to lead, On glass-epoxy substrate	MAX 23	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間, プリント基板実装 Junction to ambient, On glass-epoxy substrate	MAX 157	
温度係数 Temperture Coefficient	r _z		MAX 0.12	%/°C

※I_{pp}定義
I_{pp} Definition



■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.